

國立高雄科技大學 函

地址：807618高雄市三民區建工路415號
承辦人：許光城
電話：07-3814526#15338
傳真：
電子信箱：hsuqc@nkust.edu.tw

受文者：臺北市立萬芳高級中學

發文日期：中華民國115年6月1日

發文字號：高科大智電字第1156300205號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2026協易盃伺服沖壓大手攜小手競賽-簡章.pdf (115XS00373_1_01115520022.pdf)

主旨：請轉知「2026《協易盃》大手攜小手～伺服沖壓創新應用競賽」活動訊息，並鼓勵所屬師生踴躍組隊報名參加，請查照。

說明：

- 一、為促進伺服沖壓技術與智慧製造之跨域融合，深化學界與產業交流合作，國立高雄科技大學機械工程系與台灣塑性加工學會共同主辦「2026《協易盃》大手攜小手～伺服沖壓創新應用競賽」。本競賽以「跨學制合作」為核心理念，鼓勵大學暨科技大學師生攜手高中職師生共同參與，透過觀摩學習、實作研究與專題發展，使高中職學生提早接觸伺服沖壓、金屬成形、模具設計、自動化設備及AI創新應用等相關技術與未來研究方向，培育具跨域整合能力之專業人才。
- 二、本競賽邀請全國高中暨技術高中機械、機電、模具、板金、製圖、自動化、資訊工程及相關科系學生自由組隊報名參加，並由大學暨科技大學師生擔任種子團隊進行輔

萬芳高中 1150601



PPAA1156006576

導，建立跨學制學習與交流平台。競賽免收報名費，主辦單位並規劃辦理夏令營、研習課程等相關教育訓練活動，提供參賽團隊學習與交流機會。

三、高中職參賽隊伍須完成專題簡報與成果展示，經預賽評選後，優秀隊伍將晉級決賽進行現場簡報，並有機會獲得獎金、獎狀及相關獎勵。參賽歷程、成果簡報、海報展示及實作紀錄等，亦可作為學生學習歷程檔案與升學備審資料。

四、本活動自即日起受理報名，報名截止日期為115年7月31日（星期五）。詳細競賽資訊請參閱附件簡章或競賽官方網站：<https://reurl.cc/qp2e5q>

五、聯絡資訊如下：（一）聯絡人：國立高雄科技大學智慧機電學院 陳小姐（二）聯絡電話：(07)381-4526 分機15387（建工校區）、分機16765（燕巢校區）（三）電子郵件：tstp.taiwan@gmail.com

六、敬請惠予協助公告周知，並鼓勵師生踴躍組隊參賽，共同推動智慧製造技術人才培育，提升學生跨域實作、工程分析與創新應用能力。

正本：公私立大專院校、各公私立高級中學、各公私立高級職業學校、本校智慧機電學院、智慧機電學院機械工程系、智慧機電學院模具工程系、智慧機電學院機電工程系

副本：教育部、教育部高等教育司、教育部技術及職業教育司、教育部國民及學前教育署

